



RE933-09

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionsplatine für TSSOP 48
- Pitch: 0,50 mm (240 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 27,31 x 33,97 mm

| Modul-Nr. | Pitch | mil | Pin | Größe (mm) |
|-----------|----------|------|-----|-----------------|
| RE933-09 | 0,500 mm | 19,6 | 48 | 6,100 (240 mil) |